

便簽 日期：  
單位：研究發展處




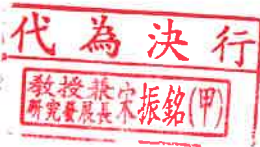
速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

學術發展組擬辦：

- 一、公告於學校首頁最新消息及本處訊息公告，並email副知全校教研人員知照。
- 二、敬請符合資格有意申請者，依規定備妥紙本申請書及電子檔各乙份，於2024年1月31日前逕寄至310401新竹縣竹東鎮中興路四段195號51館1030室，電子檔可電子郵件傳送至cindyhsu0119@itri.org.tw。
- 三、文存。

會辦單位：

第二層決行		
承辦單位	會辦單位	決行
		
		
		

裝

訂

線



研發處

學術發展組

財團法人潘文淵文教基金會 函

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號

承辦人：徐歆仔

電話：03-5915287

E-mail：cindyhsu0119@itri.org.tw



1120025736001

402 台中市國光路 250 號

受文者：國立中興大學

發文日期：中華民國 112 年 11 月 30 日

發文字號：工研潘字第 1120025736 號

速別：普通件

密等：無

附件：無

主旨：檢送本會 2024 年「胡正明半導體創新獎」獎勵辦法及申請書乙份，請惠予公布並協助推薦優秀人員參選。

說明：

- 一、為表揚國內半導體相關領域，從事研究工作有卓越成績之 55 歲以下研究人員，具備國際級水準卓越表現之優秀人士，本會自 2024 年起舉辦「胡正明半導體創新獎」選拔活動。
- 二、「胡正明半導體創新獎」得獎者將獲得頒發獎金每名新台幣拾萬元及獎章乙枚。名額共計二名，「半導體元件、材料與製程創新獎」及「半導體產品設計與應用創新獎」各一名。本基金會自即日起接受申請至 2024 年 1 月 31 日截止，請惠予公布並協助推薦優秀人員參選；「胡正明半導體創新獎」評審辦法及申請書格式刊載於本基金會網站，網址為：<https://pan.itri.org.tw/>，敬請參考。
- 三、申請文件請檢附紙本申請書乙份(請勿裝訂)，寄至 310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 1030-1 室潘文淵文教基金會收或電子檔寄至(Cindyhsu0119@itri.org.t

符合本校『文書處理要點』第18條、33條規定，以紙本公文辦理。



財團法人潘文淵文教基金會公文用紙

國立中興大學



總收文  
112.12.05

1120055077

w)，倘有任何問題請洽承辦窗口郭玉敏(03-5915577)或徐  
欽仔(03-5912029)。

正本受文者：國立中興大學

# 財團法人潘文淵文教基金會

2 24 20  
11 2 51 1



會計課 2011 年 2 月 24 日  
11 24 20